

- ▶ **Hart- und Weichlote**
- ▶ **Flussmittel für Hart- u. Weichlote**
- ▶ **Lötarbeiten**
- ▶ **Löt- u. Schweißzubehör**



Technisches Datenblatt AH SiKuP 18

Hartlot CuP 286 - DIN EN ISO 17672

Norm:

DIN EN ISO 17672:	CuP 286
DIN EN 1044:	CP 101
DIN 8513:	-
EN ISO 3677:	B Cu75AgP 643

Zusammensetzung:

Cu (Gew.-%)	Ag (Gew.-%)	P (Gew.-%)	-
Rest	18	7,05	-

Zulässige Verunreinigungen max. (Gew.-%): Al 0,001; Bi 0,030 Cd 0,01 Pb 0,025; Zn 0,05+Cd 0,05
 Gesamtverunreinigungen max. (Gew.- %): 0,25

Technische Angaben:

Schmelzbereich	Arbeitstemperatur	Dichte	Zugfestigkeit	Dehnung	Elek. Leitfähigkeit
ca. 645°C	ca. 650°C	ca. 8,4 g/cm ³	Cu=250MPa	-	-

Eigenschaften:

Gut fließendes, niedrighschmelzendes, phosphorhaltiges Hartlot für Betriebstemperaturen von -70°C bis max. 150°C (ohne Festigkeitsverlust).

Grundwerkstoffe: Kupfer- und Kupferlegeirungen (Kupfer an Kupferverbindungen können aufgrund des P- Gehaltes im Lot ohne Flussmittel durchgeführt werden).

Lötverfahren z.B.: Flammlöten, Induktionslöten, Schutzgasofen.

Anwendungsgebiete z.B.: Elektroindustrie, Kälte- und Klimatechnik.

Anmerkung:

Aufgrund einer Sprophasenbildung nicht geeignet zum Verbinden von Stahl- und Nickellegierungen. Nicht zulässig im Einsatz für schwefelhaltige Medien.

Standard Lieferformen:

Draht:	1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm
Stäbe:	1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm
Formteile:	Ringe, Biegeteile, Abschnitte

Anwendungstechnik:

Armin Hain GmbH & Co.KG

Herr Sascha Hain

Tel.: 0 61 84 – 9 32 87- 22

eMail: sascha.hain@armin-hain.de

Die Angaben in diesem Technischen Datenblatt geben den derzeitigen Kenntnisstand über unser Produkt wieder. Das Technische Datenblatt dient der Produktbeschreibung im Hinblick auf die Technischen Anforderungen. Die Angaben sind jedoch keine Zusicherungen von Eigenschaften unseres Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften und erfolgen unverbindlich.